強磁場・低温における多結晶ビスマスの負の縦磁気抵抗効果

Negative Longitudinal Magnetoresistance of Polycrystalline Bismuth at Low Temperature under Storong Magnetic Field

> 中部大•工 浜辺 誠, 那須 祐児, 山口 作太郎 東北大•金研 高橋 弘紀, 米永 一郎, 渡辺 和雄 M. Hamabe¹, Y. Nasu¹, S. Yamaguchi¹, K. Takahashi², I. Yonenaga², K. Watanabe² ¹Faculty of Engineering, Chubu University ² Institute for Materials Research, Tohoku University

1. はじめに

Heremans らは単結晶ビスマス(Bi)単体によるナノワイ ヤアレイの低温での縦磁気抵抗がある磁場で極大値を 持ち,それ以上の強磁場では磁場に対して縦磁気抵抗 が減少する負の縦磁気抵抗効果を示す実験結果を示 し、それがナノワイヤ構造によりキャリアの運動が一事現 に制限されるためであると説明した[1]. しかしながら Bi の単結晶バルク材でも同様に,低温での負の縦磁気抵 抗効果が測定されており[2], われわれはこれら Bi が低 温で示す負の縦磁気抵抗効果について,磁場により キャリアの運動が一次元に制限されることで生じるという モデルを立て、同様の効果はBiの多結晶バルク材でも 生じるはずであるとして実験を行なってきた[3][4]. その 結果, 4.2 K で Bi の多結晶バルク材でも負の縦磁気抵 抗効果が測定され, サンプルの形状によっては単結晶 の場合と同様に1 T 程度の磁場で電気抵抗率が無磁 場のときの 1/10 以下になることもあった[4].

今回は、4.2 Kにおける多結晶バルク材 Bi の縦磁気 抵抗効果の再現性を確認するとともに、試料の形状が 縦磁気抵抗効果に与える影響を考察するため、4.2 K での縦磁気抵抗効果を形状の異なる試料で測定、比較 した.

2. 試料の作成

単結晶 Bi は異方性が大きい材料の一つである.した がって多結晶 Bi であっても,そこに含まれる結晶粒の 結晶方向に偏りがあれば, 試料ごとのばらつきや異方 性を生じる可能性がある. そこで, 今回は元の材料内の 結晶方向のばらつきの影響を避けるため,1 枚の多結 晶 Bi バルク材(フルウチ科学製,純度 99.999%)から切 り出して試料を作成した.各試料の長さは約10mmとし, その両端に通電電極として銅電極をハンダ付けして電 流の通電を行なった.このとき,通電電極の面積を試料 の通電面より大きなものとすることにより,通電面から試 料に流れ込む電流分布が一様に,かつ面に垂直となる ようにした. 電圧測定用の端子は各サンプルの側面に 銅線をハンダ付けによって取り付けた(Fig. 1). Table 1 に各試料のサイズ(幅w,厚さt,測定端子間距離d)を 示す.ここでは試料の断面積(= wt)が小さいものから番 号をつけた. さらに, Table 1 には 4.2 K・無磁場での電

気抵抗率 $\rho_{4.2}$,および RRR も示している. ただし,ここで は $\rho_{4.2}$ を残留抵抗とした. Uher らによると Bi の低温での 電気抵抗率は、単結晶では残留抵抗比 (RRR) が 245 (\perp c 軸),190(//c 軸)であるのに対して、多結晶では 40 程度まで低下する[5][6]. 今回の試料の RRR はそれより もさらに小さいが、Bi 結晶粒のサイズが 1 μ m 以下と小さ い場合には RRR が 1.2 程度であるという報告もあり[7], 結晶粒のサイズの違いが RRR の差に現れているものと 考えられる.

磁場の印加にはには低温測定用超電導マグネット 15T-SM を利用し, 試料を液体へリウムで 4.2 K に浸漬 冷却した状態で測定した. Biの横磁気抵抗効果は磁場



Fig. 1 Schematic diagram of sample preparation of polycrystalline bulk Bi.

Table 1 Parameters of bulk samples of polycrystalline Bi.

Sample	<i>w</i> [mm]	<i>t</i> [mm]	<i>d</i> [mm]	ρ _{4.2} [μΩm]	RRR
Bi-#1	2.73	1.89	3.08	0.311	9.42
Bi-#2	2.81	1.89	3.79	0.275	9.16
Bi-#3	4.04	1.87	4.05	0.386	8.58
Bi-#4	5.71	1.84	3.33	0.286	7.27
Bi-#5	6.65	1.89	3.51	0.300	8.93
Bi-#6	6.64	1.91	3.58	0.295	9.02

に対して単調増加であり、単結晶でも数 T で $10^2 \Omega m$ オーダに達する[8]. そのため、試料の設置にはこの横 磁気抵抗効果が重畳されないよう、磁場Bと通電電流Jの向きについて十分な平行度を確保した状態でサンプ ルホルダーに固定した.

3. 測定結果

無磁場での電気抵抗 Roで規格化した, 4.2 K, 0~10 Tでの縦磁気抵抗 R(B)/R₀の測定値をFig.2に示す.こ こで,完全に J//B の場合には磁気抵抗効果は磁場に 対して対称になるが、実際にはわずかな JとBとの角度 のズレによって Hall 電圧が重畳され対称性が失われる 場合がある. そこで Fig. 2 では Hall 電圧を取り除くため, 同じ絶対値で符合の異なる磁場でのデータの平均 [$R(B_i) = \{R(-B_i) + R(+B_i)\}/2$] を取って磁場に対称 な成分だけを取り出した.その結果,前年度の結果[4] のように無磁場のときよりも大幅に減少するような結果は 得られなかったが、全ての場合で2 T 前後で縦磁気抵 抗が最大値を持ち、それより強い磁場中では磁気抵抗 は減少する傾向, すなわち負の縦磁気抵抗効果が得ら れた. また, 試料の形状による違いとしては, 試料の断 面積が大きくなるほど極大となる磁場が小さくなるという 傾向が見られた.また、断面積の大きなものほど負の縦 磁気抵抗の領域での減少率が小さくなる傾向も(#6 を 除いて)見られた.

今回の結果の典型的なものとしてBi-#2の試料の結果 を,前年度の結果の一例(試料番号1)[4] とを比較した ものをFig.3 に示す.前年度の結果では縦磁気抵抗が いずれも最大となる磁場が0.5 T程度であったのに対し て,今回は最大となる磁場が2T前後,最も小さいBi-#4 でも1Tと前年度よりも大きくなっている.また,縦磁気 抵抗効果が負になる領域での変化率も今回と前年度と 比較して全て小さくなっている.ただし,前年度の試料 では通電用の電極が試料の面よりも小さいという違いが あった.したがってこの大きな測定結果の違いが元の材 料の違いによるものか,電極形状の違いによるものか, 現在検討中である.

しかしながら、これまでの結果から、負の磁気抵抗効 果がすべての多結晶 Bi の試料で得られている.このこ とから Bi の負の磁気抵抗効果はナノワイヤ構造を必ず しも要しないと考えられる.

4. 結論

単体 Bi の多結晶バルク材について 4.2 K における縦 磁気抵抗効果を測定した.ここでは,低温における Bi の大きな横磁気抵抗効果の影響を考慮した構造に改良した試料で測定した.その結果,これまで Bi の単結 晶ナノワイヤアレイで測定されたような負の縦磁気抵抗 効果が,多結晶バルク材でも測定された.ただしその効

果は試料によっては大きく異なる場合もあることが得られている.しかしながら,これら結果から.単結晶 Bi ナノ ワイヤアレイで測定された負の縦磁気抵抗効果は,必ずしもナノワイヤ構造のみによるものではなく, Bi そのも のの強磁場中の物性にも依存する効果である可能性を 示すことができた.



Fig.2 Longitudinal magnetoresistance of polycrystalline Bi bulk sumples with various sizes at 4.2 K.



Fig. 3 Longitudinal magnetoresistance(#2) compared

with previous result in Ref[4].

参考文献

- [1] J. Heremans, et al.: Phys. Rev. B61 (2000) 2921.
- [2] J. Babiskin: Phys. Rev. 107 (1957) 981.
- [3] 浜辺他:東北大学金属材料研究所強磁場超伝導 材料研究センター平成17年度年次報告, p. 159.
- [4] 浜辺他:東北大学金属材料研究所強磁場超伝導 材料研究センター平成18年度年次報告, p.154.
- [5] C. Uher and W. P. Pratt, Jr.: Phys. Rev. Lett. 39 (1977) 491.
- [6] C. Uher and W. P. Pratt Jr.: J. Phys. F8 (1978) 1979.
- [7] F. Brochin, et al.: J. Appl. Phys. 88 (2000) 3269.
- [8] J. H. Mangez, et al.: Phys. Rev. 14 (1976) 4381.